

SOM-TL62x

工业核心板规格书



广州创龙电子科技有限公司

© 2013 Guangzhou Tronlong Electronic Technology Co.,Ltd.

Revision History

Draft Date	Revision No.	Description
2024/01/12	V1.5	1. 更新产品订购型号。 2. 更新软硬件参数、开发资料。
2023/11/13	V1.4	1. 新增核心板套件清单。 2. 更新开发资料。
2023/08/16	V1.3	1. 更新典型应用领域。 2. 更新软硬件参数，删除 PRU 核心描述。
2023/06/01	V1.2	1. 更新开发资料。
2023/03/30	V1.1	1. 更新软硬件参数。 2. 更新核心板正面图。
2023/02/27	V1.0	1. 初始版本。

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

目 录

1 核心板简介.....4

2 典型应用领域.....5

3 软硬件参数.....5

4 开发资料.....9

5 电气特性.....9

6 机械尺寸.....10

7 产品订购型号.....11

8 核心板套件清单.....12

9 技术服务.....12

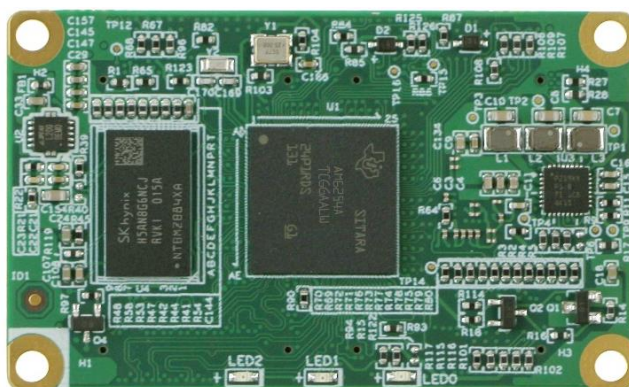
10 增值服务.....12

更多帮助.....14

1 核心板简介

创龙科技 SOM-TL62x 是一款基于 TI Sitara 系列 AM62x 单/双/四核 ARM Cortex-A53 + 单核 ARM Cortex-M4F 多核处理器设计的高性能低功耗工业核心板，通过工业级 B2B 连接器引出 2x TSN Ethernet、9x UART、3x CAN-FD、GPMC、2x USB2.0、CSI、DISPLAY 等接口。处理器 ARM Cortex-A53(64bit)主处理单元主频高达 1.4GHz，ARM Cortex-M4F 实时处理单元主频高达 400MHz，采用 16nm 最新工艺，具有可与 FPGA 高速通信的 GPMC 并口，同时支持双屏异显、3D 图形加速器。核心板经过专业的 PCB Layout 和高低温测试验证，稳定可靠，可满足各种工业应用环境。

用户使用核心板进行二次开发时，仅需专注上层运用，降低了开发难度和时间成本，可快速进行产品方案评估与技术预研。



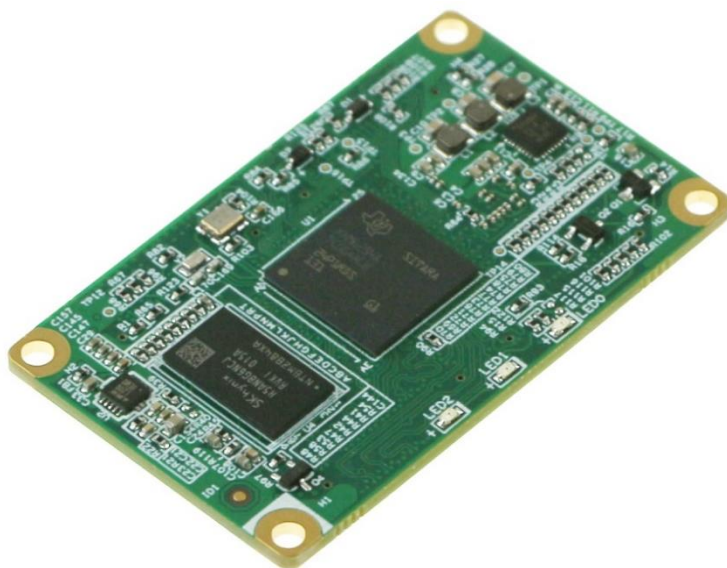


图 3 核心板斜视图



图 4 核心板侧视图

2 典型应用领域

- ✓ 工业 PLC
- ✓ 运动控制器
- ✓ 边缘计算网关
- ✓ 工商业储能 EMS
- ✓ 汽车充电桩
- ✓ 血液分析仪

3 软硬件参数

硬件框图

因我们的存在，让嵌入式应用更简单



图 5 核心板硬件框图

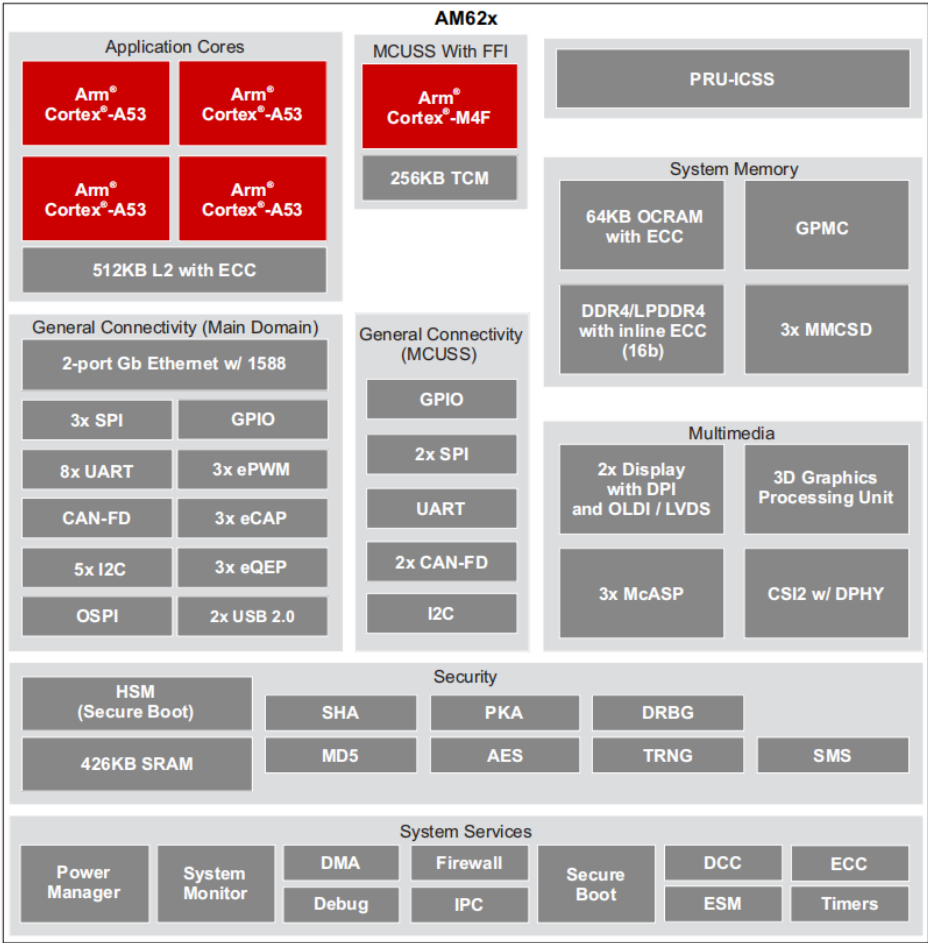


图 6 AM62x 处理器功能框图

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

硬件参数

表 1

CPU	TI Sitara AM6231/AM6232/AM6254, 16nm
	1/2/4x ARM Cortex-A53(64bit), 主频 1.4GHz
	1x Cortex-M4F, 专用实时处理单元, 主频 400MHz
	1x Cortex-R5F, 主频 400MHz 备注: Cortex-R5F 主要负责系统启动、资源管理和电源管理功能
	1x PRU-ICSS, 2 个 32 位可编程实时单元 (PRU0 和 PRU1), 主频 333MHz 备注: PRU-ICSS 支持 GPIO、UART、I2C 拓展, 不支持工业通讯协议和网口拓展
	3D GPU 图形加速器, 支持 OpenGL 3.x/2.0/1.1、Vulkan 1.2(AM6254 Only)
ROM	4/8GByte eMMC
RAM	512M/1G/2GByte DDR4
B2B Connector	2x 60pin 公座 B2B 连接器, 2x 60pin 母座 B2B 连接器, 共 240pin, 间距 0.5mm, 合高 4.0mm
LED	1x 电源指示灯
	2x 用户可编程指示灯
硬件资源	2x LVDS, 支持 2 个 4lane LVDS 显示接口, 每个 LVDS 接口最高支持 1080P@60fps 分辨率
	1x RGB(24bit)并行接口, 最高支持 1080P@60fps 分辨率
	1x MIPI CSI, 支持 1、2、3、4 数据通道模式, 每通道速率高达 2.5Gbps
	1x GPMC, 支持 4 个片选信号, 最高支持 23 位地址线
	2x 10/100/1000M Ethernet, 支持 EtherCAT、TSN 通信协议, 支持 IEEE1588(802.1AS PTP)
	2x USB2.0, 支持 DRD 模式, 支持 High-Speed/Full-Speed/Low-Speed 模式
	3x CAN, 支持 CAN-FD 功能, 最高支持 8Mbps 速率
	6x I2C, 支持 100Kbps、400Kbps、3.4Mbps 通信速率 备注: 其中 1 路 I2C 为 MCU 资源, 1 路 I2C 为 WKUP_I2C
	5x SPI, 每路 SPI 包含 4 个片选信号 备注: 其中 2 路 SPI 为 MCU 专用资源
	3x MMC(MMC0,MMC1,MMC2), 支持 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 规范 MMC0 支持 1、4、8 位 MMC 模式, MMC1、MMC2 支持 1、4 位 MMC 模式 备注: 核心板板载 eMMC 设备已使用 MMC0, 且 MMC0 未引出至 B2B 连接器
	1x OSPI/QSPI, 包含 4 个片选信号, 支持 4 线、6 线、11 线 SPI 接口

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

	9x UART，最高支持 3.6Mbps 通信速率（48MHz 工作频率） 备注： 其中 1 路为 MCU 资源，1 路为 WKUP_UART
	3x ePWM，每路支持两个 ePWM 输出（ePWMxA 和 ePWMxB）
	3x eCAP，可配置为单通道 PWM 输出
	3x McASP，支持 TDM(Time Division Multiplexing)、I2S(Inter-IC Sound)
	3x eQEP，支持正交时钟模式和方向计数模式
	1x CPTS，支持 IEEE 1588-2008 精确时钟同步协议规范
	1x JTAG，IEEE 1149.1 和 IEEE 1149.6 标准

备注：部分引脚资源存在复用关系。

软件参数

表 2

Linux 内核版本	Linux-5.10.168 Linux-RT-5.10.168	
文件系统	Yocto 3.1(dunfell) Ubuntu	
图形界面开发工具	Qt-5.14.2	
CCS 版本号	CCS12.2.0	
软件开发套件提供	Processor-SDK Linux-RT MCU-PLUS-SDK	
驱动支持	SPI FLASH	DDR4
	eMMC	MMC/SD
	GPMC	Ethernet
	ePWM	eCAP
	LED	KEY
	RS232	RS485
	RS422	CAN-FD
	USB2.0	RTC
	I2C	USB WIFI

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

	USB 4G	LVDS LCD
	TFT LCD/HDMI OUT	MIPI CSI
	Touch Screen	

4 开发资料

- (1) 提供核心板引脚定义、核心板 3D 图形文件、可编辑底板原理图、可编辑底板 PCB、芯片 Datasheet，缩短硬件设计周期；
- (2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码，以及丰富的 Demo 程序；
- (3) 提供完整的平台开发包、入门教程，节省软件整理时间，让应用开发更简单；
- (4) 提供详细的多核架构通信教程，解决多核开发瓶颈。

开发案例主要包括：

- Linux、Linux-RT 应用开发案例
- MQTT、Docker、Qt 开发案例
- 4G、5G、NB-IoT、B 码授时开发案例
- 多网口、TSN 通信开发案例
- EtherCAT 开发案例
- Ubuntu 操作系统演示案例
- 双屏异显开发案例
- MIPI 摄像头视频采集开发案例
- Cortex-M4F 开发案例
- IPC 多核通信开发案例
- 基于 GPMC 的 ARM 与 FPGA 通信开发案例

5 电气特性

工作环境

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

表 3

环境参数	最小值	典型值	最大值
工作温度	-40℃	/	85℃
工作电压	/	3.3V	/

功耗测试

表 4

工作状态	电压典型值	电流典型值	功耗典型值
空闲状态	3.3V	0.46A	1.52W
满负荷状态	3.3V	0.69A	2.28W

备注：功耗基于 TL62x-EVM 评估板测得。测试数据与具体应用场景有关，仅供参考。

空闲状态：系统启动，评估板不接入其他外接模块，不执行程序。

满负荷状态：系统启动，评估板不接入其他外接模块，运行 DDR 压力读写测试程序，每个 ARM Cortex-A53 核心的资源使用率约为 100%。

6 机械尺寸

表 5

PCB 尺寸	34mm*56mm
PCB 层数	10 层
PCB 板厚	1.6mm
安装孔数量	4 个

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

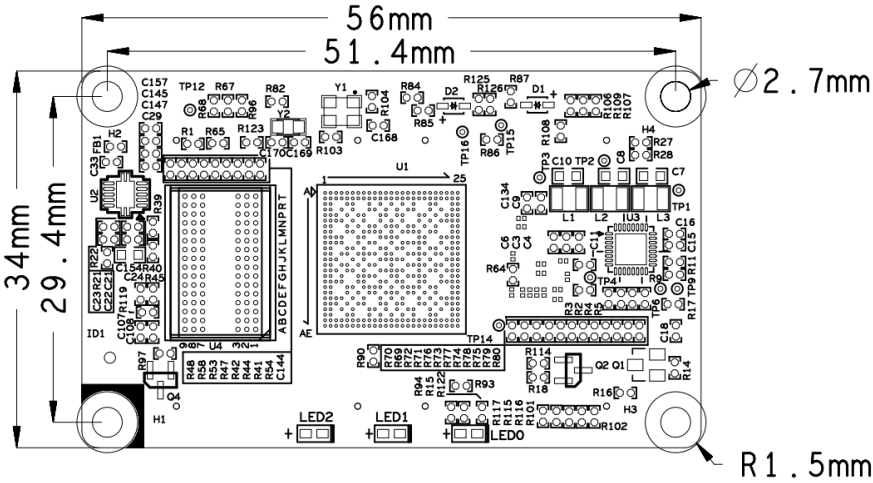


图 7 核心板机械尺寸图

7 产品订购型号

表 6

配置	型号	CPU	主频	eMMC	DDR4	温度级别
S（标配）	SOM-TL6254-1400-64GE8GD-I-A2.1	AM6254	1.4GHz	8GByte	1GByte	工业级
A	SOM-TL6254-1400-64GE16GD-I-A2.1	AM6254	1.4GHz	8GByte	2GByte	工业级
B	SOM-TL6232-1400-64GE8GD-I-A2.1	AM6232	1.4GHz	8GByte	1GByte	工业级
C	SOM-TL6231-1400-32GE4GD-I-A2.1	AM6231	1.4GHz	4GByte	512MByte	工业级

备注：标配为 SOM-TL6254-1400-64GE8GD-I-A2.1，其他型号请与相关销售人员联系。

型号参数解释

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

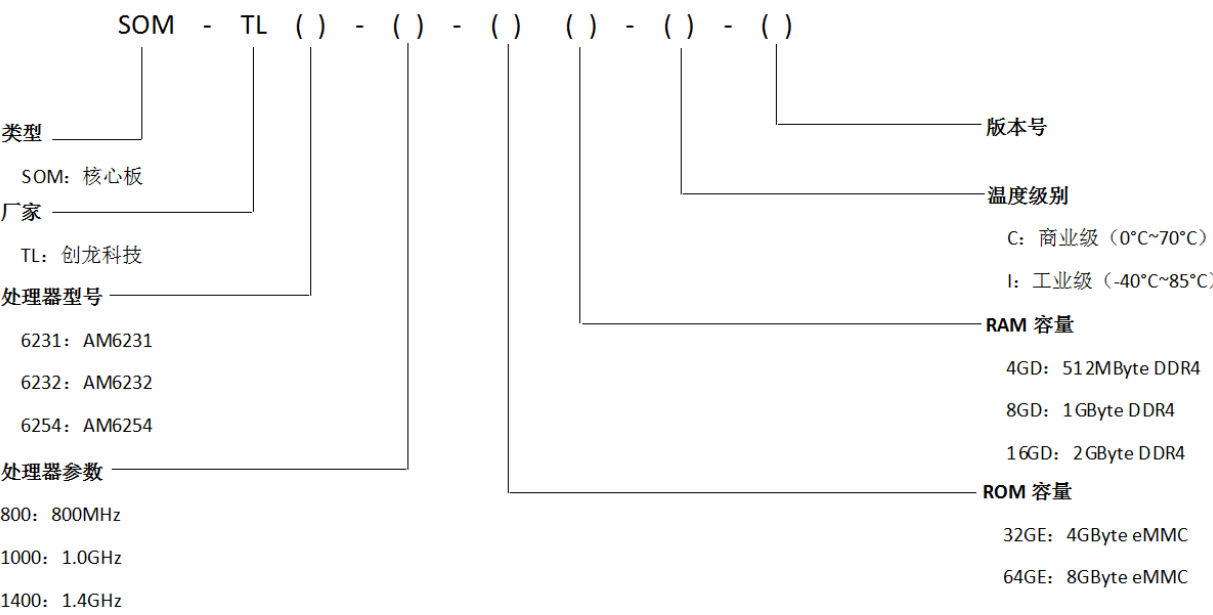


图 8

8 核心板套件清单

表 7

名称	数量	备注
SOM-TL62x 核心板	1 个	/

9 技术服务

- (1) 协助底板设计和测试，减少硬件设计失误；
- (2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题；
- (3) 协助产品故障判定；
- (4) 协助正确编译与运行所提供的源代码；
- (5) 协助进行产品二次开发；
- (6) 提供长期的售后服务。

10 增值服务

因我们的存在，让嵌入式应用更简单

- 主板定制设计
- 核心板定制设计
- 嵌入式软件开发
- 项目合作开发
- 技术培训

更多帮助

销售邮箱: sales@tronlong.com

技术邮箱: support@tronlong.com

创龙总机: 020-8998-6280

技术热线: 020-3893-9734

创龙官网: www.tronlong.com

技术论坛: www.51ele.net

官方商城: tronlong.tmall.com

AM62x 交流群: 373129850、487528186

TI 中文论坛: www.deyisupport.com

TI 英文论坛: <http://e2e.ti.com>

TI 官网: www.ti.com